

Panne de dessoudage composite SOP 8L - Hakko T8-1006

Réf. article HK-T8-1006

Fabricant Hakko

EAN 4962615010019

Kein Produktbild

Panne de dessoudage composite au format SOP 8L conçue pour la pince à dessouder parallèle Hakko FM 2022. Permet le retrait précis des composants montés en surface. Livrée par lot de 2 pannes.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **85159080**

Pays d'origine **Japon**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T8-1006 est une panne de dessoudage composite spécialement conçue pour le système de pince à dessouder parallèle FM 2022. Réalisée au format SOP 8L, cette panne permet le retrait précis et efficace des circuits intégrés montés en surface et des autres composants en boîtier Small Outline depuis les cartes de circuit imprimé, sans endommager les circuits environnants.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Géométrie au format SOP 8L pour un alignement optimal des composants
- Construction composite pour une durabilité et des performances thermiques accrues
- Compatible exclusivement avec la pince à dessouder parallèle FM 2022
- Permet le chauffage simultané de toutes les broches du composant
- Réduit les contraintes thermiques sur la carte et les composants adjacents
- Lot de 2 pannes pour une utilisation prolongée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	SOP 8L
Équipement compatible	Pince à dessouder parallèle FM 2022
Matériau	Composite
Quantité par lot	2 pièces
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour les opérations de reprise et de réparation portant sur les circuits intégrés en boîtier Small Outline (SOP), en particulier les composants SOP à 8 broches. Couramment utilisée dans la fabrication électronique, l'assemblage de cartes de circuit imprimé et la réparation au niveau des composants, lorsque la précision et un impact thermique minimal sont essentiels.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 2 × Panne de dessoudage composite au format SOP 8L